

名古屋大学 最先端半導体レクチャー 2024

主催: 名古屋大学 最先端半導体研究戦略室

共催: 名古屋大学大学院 工学研究科 協賛: UPWARDS for The Future

日本国内では世界の半導体産業を支える様々な材料・製造装置・デバイス関連企業が活動しています。今回、これら企業の技術者、研究者から、最先端半導体の工学および産業について学べる全 8 回の講演会を、「中部地域半導体人材育成等連絡協議会*」の参加企業などとも連携して開催します。興味のあるテーマを自由に選んで参加できます。講演終了後、講師の方々と交流できる懇話会も開催します。関連業界の最新状況を知り、半導体産業を多角的に捉える貴重な機会です。皆様ふるってご参加下さい。

- ・ **日時** : 2024 年度秋学期・金曜日[不定期開催] 第 4 限 (14:30 開場、14:45~16:15 講演。日付は下記スケジュールを参照。講演後、懇話会を開催)
- ・ **会場** : EI 創発工学館・3 階東・TEL オーディトリウム (予定)
- ・ **対象** : 名古屋大学の大学院生、学部学生、教職員。
- ・ **参加方法** : 会場へ直接来訪下さい。下記 URL、右記 QR コードの機構 Forms から情報登録下さい。TACT から最新情報など共有します。
<https://forms.office.com/r/Zj4SjHLZvx>
※アクセス、登録には機構アカウントへのログインが必要です。



・ **スケジュール (案)** (※変更の可能性があります。参加登録して最新情報を確認下さい)

開催日時	講演題目	講師 (所属)
10 月 11 日 (金) 14:45~	半導体が拓く未来 ~エレクトロニクス・半導体産業の動向~	JEITA 電子情報技術産業協会 井関 裕二、朝羽 俊介 (東芝デバイス&ストレージ株式会社)
10 月 25 日 (金) 14:45~	The Beauty of NAND Flash Memory	西田 彰男 (ウェスタンデジタル合同会社)
11 月 8 日 (金) 14:45~	アナログファウンドリー事業と技術開発 (仮)	佐藤 直昭 (タワーパートナーズセミコンダクター株式会社)
11 月 15 日 (金) 14:45~	IC パッケージ基板の機能、次世代開発 (仮)	渡辺 哲 (イビデン株式会社)
12 月 6 日 (金) 14:45~	半導体製造工程の紹介と課題 (仮)	奥田 章二 (ユナイテッド・セミコンダクター・ジャパン株式会社)
12 月 20 日 (金) 14:45~	GaN パワーデバイスの最新技術と展望 (仮)	梶原 瑛祐 (東芝デバイス&ストレージ株式会社)
1 月 17 日 (金) 14:45~	半導体製造装置・プロセス技術概論 (仮)	永関 一也 (東京エレクトロン宮城株式会社)
1 月 24 日 (金) 14:45~	TBD	(マイクロテクノロジー)

※各回、講演終了後、「UPWARDS 半導体懇話会」を開催します (喫茶軽食を提供予定)。

講演聴講者は参加できます。多数の皆さんの参加を歓迎します。

* <https://www.chubu.meti.go.jp/c31seizo/semicon/index.html>